

■ Part Number / 注文コード

SD 18 - 0847 R 8 UU B1  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Type of Product (SAW Duplexer) / 製品区分 (SAW デュプレクサ)
- ② Package Size / パッケージサイズ
- ③ Nominal Center Frequency / 公称中心周波数
- ④ Frequency Spec. / 周波数仕様
- ⑤ Number of Terminals / 端子数
- ⑥ Input/ Output / 入出力仕様
- ⑦ Custom Specification / 個別仕様

RoHS Compliant / RoHS 対応品

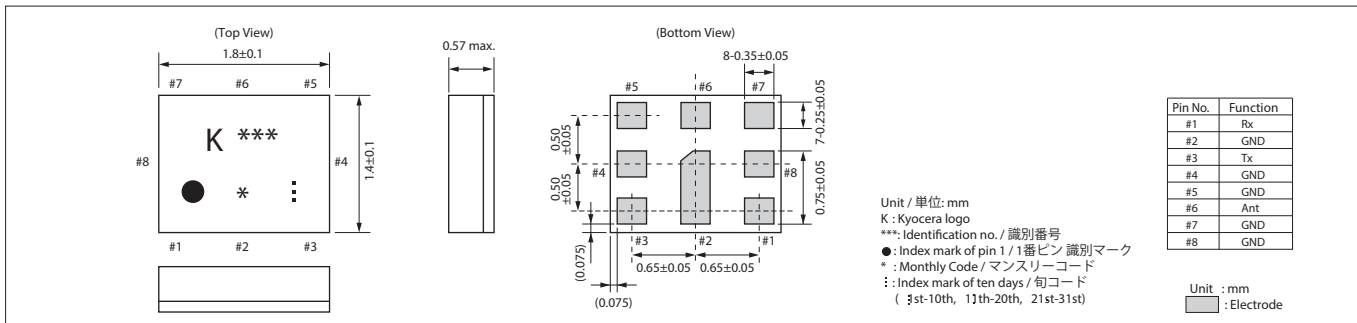
■ Specifications / 規格

Part No.	Band	Condition	Pass Band Frequency	Insertion Loss (dB)	Pass Band Variation (dB)	VSWR	Absolute Rejection (dB)										Isolation Tx to Rx (dB)	Operating Temp.	Storage Temp.
SD18-1950R8UUQ1	Band 1	Tx to Ant	1920.48MHz - 1979.52MHz	2.0 max.	0.5 max.	2.0 max.	843MHz 894MHz 44 min.	1573.374MHz 1577.466MHz 42 min.	1805MHz 1865MHz 25 min.	1865MHz 1880MHz 10 min.	2010MHz 2025MHz 5 min.	2110MHz 2170MHz 44 min.	2400MHz 2500MHz 36 min.	55 min. 1920.48- 1979.52MHz	-30 to +85°C	-40 to +85°C			
		Ant to Rx	2110.48MHz - 2169.52MHz	2.5 max.	1.0 max.	2.0 max.	1920MHz 1980MHz 45 min.	1980MHz 2015MHz 15 min.	2015MHz 2050MHz 30 min.	2050MHz 2075MHz 20 min.	6000MHz - 40 min.	- - 20 min.	- - 40 min.	54 min. 2111.25- 2168.75MHz					
SD18-2535R8UUB1	Band 7	Tx to Ant	2500MHz - 2570MHz	2.9 max.	2.0 max.	2.0 max.	832MHz 862MHz 40 min.	1559MHz 1605.886MHz 35 min.	1710MHz 1785MHz 32 min.	1805MHz 1880MHz 32 min.	2110MHz 2170MHz 32 min.	2402MHz 2467MHz 40 min.	2620MHz 2690MHz 45 min.	53 min. 2500- 2570MHz	-20 to +85°C	-40 to +90°C			
		Ant to Rx	2620MHz - 2690MHz	2.9 max.	1.5 max.	2.0 max.	814MHz 862MHz 40 min.	890MHz 915MHz 40 min.	1710MHz 1785MHz 40 min.	1920MHz 1980MHz 40 min.	2402MHz 2470MHz 41 min.	2500MHz 2570MHz 45 min.	4900MHz 5950MHz 40 min.	50 min. 2620- 2690MHz					
SD18-0897R8UUQ1	Band 8	Tx to Ant	882.4MHz - 912.6MHz	2.7 max.*2 (882.4-912.6MHz)	2.0 max.	2.2 max.	927.4MHz 957.6MHz 44 min.*2	1573.374MHz 1577.466MHz 42 min.	1760MHz 1840MHz 45 min.	2400MHz 2500MHz 35 min.	2620MHz 2745MHz 36 min.	4900MHz 5900MHz 20 min.	- - -	55 min. 882.4- 912.6MHz	-30 to +85°C	-40 to +85°C			
		Ant to Rx	925MHz - 960MHz	3.5 max.	2.0 max.	2.2 max.	10MHz 880MHz 45 min.	882.4MHz 912.6MHz 45 min.*2	1045MHz 6000MHz 40 min.	- - -	- - -	- - -	- - -	50 min. 927.4- 957.6MHz					
SD18-0897R8UUC1	Band 8	Tx to Ant	880.24MHz - 914.76MHz	3.0 max.	2.3 max.	2.0 max.	927.4MHz 957.6MHz 44 min.	1573.374MHz 1577.466MHz 38 min.	1760MHz 1840MHz 37 min.	2400MHz 2500MHz 35 min.	2620MHz 2745MHz 36 min.	4900MHz 5900MHz 10 min.	- - -	55 min. 880.24- 914.76MHz	-20 to +85°C	-40 to +85°C			
		Ant to Rx	925MHz - 960MHz	3.5 max.	2.3 max.	2.0 max.	10MHz 880MHz 45 min.	880.24MHz 914.76MHz 45 min.	1045MHz 6000MHz 13 min.	- - -	- - -	- - -	- - -	50 min. 927.4- 957.6MHz					
SD18-0782R8UUB4	Band 13	Tx to Ant	777.5MHz - 786.5MHz	3.5 max.	-	2.1 max.	746MHz 756MHz 42 min.	768MHz 775MHz 22 min.*4	1554MHz 1565MHz 40 min.	- - -	- - -	- - -	- - -	50 min. 746- 756MHz	-20 to +90°C	-40 to +90°C			
		Ant to Rx	746MHz - 756MHz	2.5 max.	-	2.1 max.	777MHz 787MHz 50 min.	2400MHz 2500MHz 40 min.	4900MHz 5950MHz 40 min.	- - -	- - -	- - -	- - -	55 min. 777- 787MHz					
SD18-0782R8UUD1	Band 13	Tx to Ant	777.5MHz - 786.5MHz	2.5 max.	-	2.1 max.	746MHz 756MHz 45 min.	1554MHz 1565MHz 40 min.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	50 min. 746- 756MHz	-30 to +85°C	-40 to +85°C			
		Ant to Rx	746MHz - 756MHz	2.5 max.	-	2.1 max.	777MHz 787MHz 50 min.	2400MHz 2500MHz 50 min.	4900MHz 5950MHz 50 min.	- - -	- - -	- - -	- - -	55 min. 777- 787MHz					
SD18-0782R8UUE1	Band 13	Tx to Ant	777.5MHz - 786.5MHz	3.5 max.	-	2.1 max.	746MHz 756MHz 42 min.	768MHz 775MHz 22 min.*4	1554MHz 1565MHz 50 min.	1565MHz 1607MHz 50 min.	2331MHz 2484MHz 50 min.	2400MHz 2484MHz 50 min.	4900MHz 5950MHz 45 min.	54 min. 746- 756MHz	-20 to +90°C	-40 to +90°C			
		Ant to Rx	746MHz - 756MHz	2.3 max.	-	2.1 max.	777MHz 787MHz 50 min.	2400MHz 2500MHz 50 min.	4900MHz 5950MHz 50 min.	- - -	- - -	- - -	- - -	55 min. 777- 787MHz					
SD18-0847R8UUB1	Band 20	Tx to Ant	832.25MHz - 861.75MHz	2.3 max.	1.8 max.	2.0 max.	791.25MHz 820.75MHz 45 min.	925MHz 960MHz 38 min.	1559MHz 1605.89MHz 43 min.	1805MHz 1880MHz 30 min.	2400MHz 2500MHz 45 min.	4900MHz 5950MHz 20 min.	- -	53 min. 791.25- 820.75MHz	-20 to +85°C	-40 to +85°C			
		Ant to Rx	791.25MHz - 820.75MHz	3.6 max.	3.0 max.	2.3 max.	832.25MHz 861.75MHz 48 min.	880MHz 915MHz 40 min.	1710MHz 1785MHz 40 min.	2400MHz 2500MHz 40 min.	4900MHz 5950MHz 25 min.	- -	- -	53 min. 832.25- 861.75MHz					
SD18-1882R8UUC1	Band 25	Tx to Ant	1850.48MHz - 1914.52MHz	2.5 max. (1850-1911MHz) 4.0 max. (1911-1915MHz)	2.0 max.	2.0 max.	869MHz 894MHz 44 min.	1226MHz 1250MHz 43 min.	1573.4MHz 1577.5MHz 43 min.	2400MHz 2700MHz 33 min.	5150MHz 5350MHz 20 min.	- -	- -	50 min. 1850.25- 1914.75MHz	-30 to +85°C	-40 to +85°C			
		Ant to Rx	1930.48MHz - 1994.52MHz	3.5 max.	2.0 max.	2.0 max.	777MHz 787MHz 40 min.	814MHz 849MHz 40 min.	1850MHz 1915MHz 45 min.	2400MHz 2500MHz 40 min.	4900MHz 5950MHz 40 min.	- -	- -	50 min.*5 1930.48- 1994.52MHz					

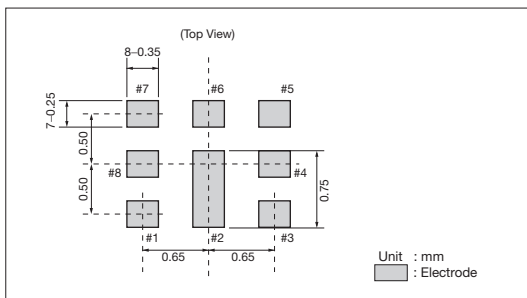
\*1 Operating Temperature of -20 to +85°C / 動作温度範囲-20~+85°Cにおける規格値。  
 \*2 Integrated calculation, WCDMA Modulation (±1.92MHz). Unit: dBint / WCDMAの入力中心周波数から±1.92MHzの積分値。単位: dBint  
 \*3 Integrated calculation, NCDMA Modulation (±0.615MHz). / NCDMAの入力中心周波数から±0.615MHzの積分値。  
 \*4 Relative to IL(dBint) dBint: Integrated calculation, LTE Modulation (±2.25MHz) Unit: dBint / LTEの入力中心周波数から±2.25MHzの積分値。  
 \*5 Operating Temperature of -10 to +85°C / 動作温度範囲-10~+85°Cにおける規格値。



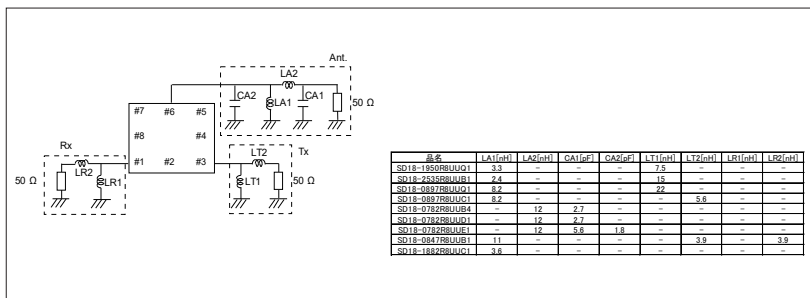
■ Dimensions / 形状・寸法



■ Recommended Land Pattern / 推奨ランドパターン



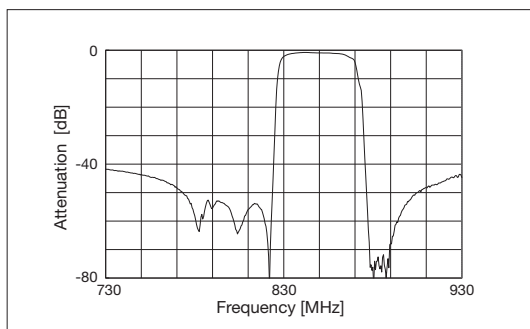
■ Test Circuit / 測定回路



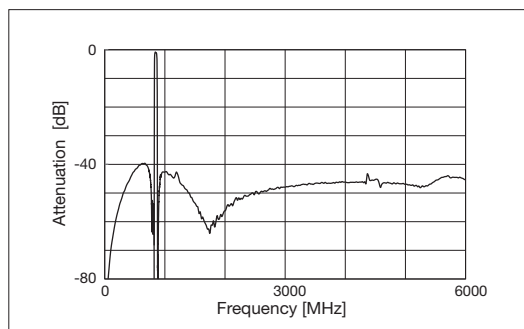
■ Characteristics / 電気特性

<Band 20> Part No.: SD18-0847R8UUB1

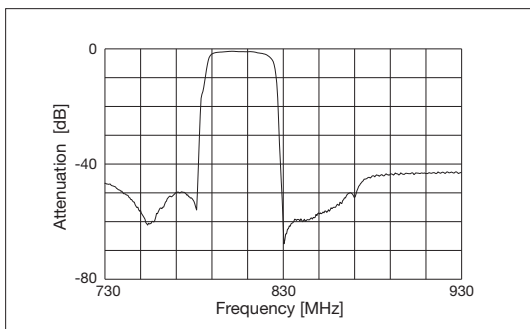
Tx to Ant



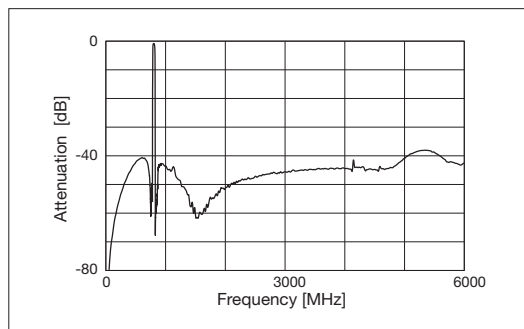
Ant to Rx



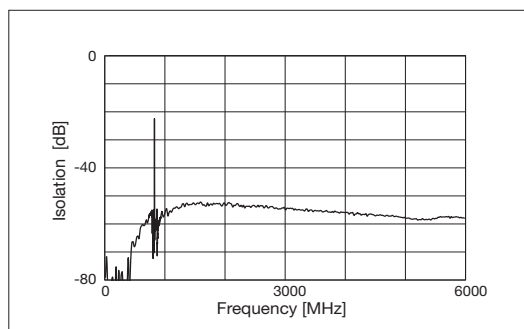
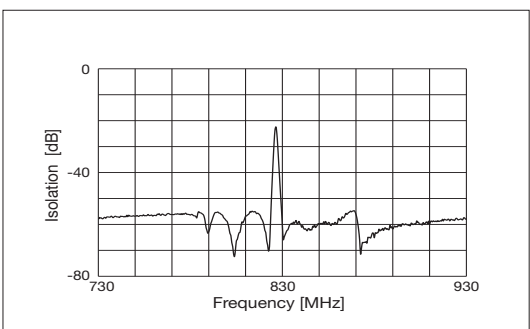
Ant to Rx



Tx to Rx



Tx to Rx





## 1. Precautions for using products

- 1) Use products within the range of rated operating temperature, rated voltage and load applied in the environmental test that are specified for each product. Otherwise it may not satisfy electrical characteristic specifications. It might work initially, but there is a high possibility that it will cause degradation, breakdown or lower reliability.
- 2) This product is designed and manufactured with intention to be used in electronic devices for standard applications, but not in the following environment which may affect performance of the product. Be sure not to use products in the following conditions which may cause electrical characteristics and reliability degradation.
  - Under corrosive gas (Cl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, etc.) atmosphere
  - Under volatile and inflammable gas atmosphere
  - Dusty environment
  - Direct exposure to water, or highly humid environment
  - Under direct sunlight
  - Under high static electricity, or high electric intensity.

Please consult us if you intend to use products in the above environment.

- 3) Do not use products in liquid such as water, oil, chemical or organic solvent.
- 4) Avoid contact with other components on a board, since outer resin is not intended for the insulation with other components.
- 5) There might be a strong electrical charge when rapid thermal change is applied to this product. This charge may damage the product and the peripheral circuit. Therefore, insert a load discharge path between input/output and ground.
- 6) Do not use transfer mold for this product. It may break hermetic seal and cause malfunctioning. Please consult us when molding by resin.

## 2. Precautions for storing products

- 1) Do not store products in the following environment which may deteriorate solderability.
  - Under corrosive gas (Cl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, etc.) atmosphere
  - Under volatile and inflammable gas atmosphere
  - Dusty environment
  - Direct exposure to water, or highly humid environment
  - Under direct sunlight
  - Under high static electricity, or high electric intensity.

Please consult us if you store products in the above environment.

- 2) Store products under normal temperature and humidity in the sealed or unopened package. Storage of products for over 12 months after shipment may deteriorate solderability, and it is advised to perform solderability test before use. Also, be cautioned that color of electrode might change after a long term storage.
- 3) Open a sealed pack just before use. Within 168 hours after opening the pack, use products under the condition between 5–30 deg. C and below 60% RH.
- 4) Do not stack more than 5 packaging boxes, otherwise they may unpile.

## 3. Precautions for transporting products

- 1) Do not apply any vibrations or shocks greater than specified ones, otherwise it may cause degradation, breakdown or lower reliability.
- 2) Do not apply any shocks or loads greater than specified ones while carrying the board with products mounted.
- 3) Take appropriate measure to avoid static electricity or high voltage when handling products, otherwise it may cause degradation or damage to the products.
- 4) Do not handle this product with bare hands.

## 4. Precautions for mounting products

- 1) Locate products so that no stress is applied by bending or warping of the board. Please be careful that a stress or shock larger than the specified one may be applied, if a product is located near a joint of a mounted PCB and an outer part.
- 2) Please do not apply stresses greater than the one loaded in the environmental test when mounting products on the board.
- 3) Make sure to solder all electrodes to the board, otherwise electrode strength may deteriorate.



## 1. 取り扱いに関する注意事項

- 1) 本カタログ掲載製品は、製品毎に定めております動作温度、定格電圧および、環境試験で印加されている負荷の範囲内でご使用ください。仕様範囲外でのご使用など、製品の不適切な取り扱いに起因する電氣的性能の劣化および破損などにつきましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 2) 本カタログ掲載製品は、一般環境下（常温、常湿、常圧の雰囲気）で使用する電子機器内のご使用を意図し、設計しております。以下のような環境下でのご使用は、特性を劣化させ、信頼性を低下させる恐れがあります。なお、止むを得ず使用される場合には、あらかじめ弊社担当部門までご相談下さい。
  - ・ 特殊ガス雰囲気下（Cl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> 等）
  - ・ 揮発性、引火性のあるガス雰囲気
  - ・ 多湿で結露しやすい環境
  - ・ 直射日光の当たる環境
  - ・ ほこりの多い環境
  - ・ 水が直接かかる環境
  - ・ 静電気や電界強度の強い環境
- 3) 本カタログ掲載製品は、液体中（水、油、薬液、有機溶媒など）でのご使用は避けてください。
- 4) 本カタログ掲載製品の外装樹脂は、絶縁を目的としておりませんので、他製品との接触は避けてください。
- 5) 本カタログ掲載製品に急激な温度変化がかかると、電荷を発生し、製品や周辺部品の劣化や破損を招く可能性があります。必ず、入力（出力）—アース間に放電経路を確保してください。
- 6) 本カタログ掲載製品のトランスファーモールドでの使用は避けてください。製品の気密が破損し、正常に動作しなくなる恐れがあります。また、樹脂モールドで使用される際は弊社担当部門までご相談ください。

## 2. 保管に関する注意事項

- 1) 本カタログ掲載製品は、実装電極のはんだ付け性を損なわないようにするため、以下の環境での保管は避けてください。なお、止むを得ず保管される場合には、あらかじめ弊社担当部門までご相談下さい。
  - ・ 特殊ガス雰囲気下（Cl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> 等）
  - ・ 揮発性、引火性のあるガス雰囲気
  - ・ 多湿で結露しやすい環境
  - ・ 直射日光が当たる環境
  - ・ ほこりの多い環境
  - ・ 水が直接かかる環境
  - ・ 静電気や電界強度の強い環境
- 2) 本カタログ掲載製品の長期保管は、密閉または未開封梱包状態のまま、常温常湿の環境下でお願い致します。ただし、出荷から1年超過しての保管製品については、はんだ付け性の劣化が生じる可能性がありますので、ご使用前に必ずはんだ付け性の評価を行った上でご使用ください。また、長期保管は電極が変色する原因になることがありますのでご注意ください。
- 3) 本カタログ掲載製品は、使用される直前までアルミパック梱包を開封しないでください。開封後は 5 ~ 30°C、60% RH以下の環境下で 168 時間以内に実装してください。
- 4) 梱包箱を重ねて保管する場合は、5 段以上の積み重ねは行わないでください。崩れる恐れがあります。

## 3. 運搬に関する注意事項

- 1) 運搬時に規定以上の振動・衝撃が印加された場合、不具合が生じ、製品の信頼性を低下させる原因となりますので、お取り扱いにはご注意ください。
- 2) 製品をセットに取り付けたまま運搬される際は、規定以上の振動・衝撃及び荷重がかからないようご注意ください。
- 3) 製品に静電気を加えると劣化及び破損することがありますので、運搬時や組立・測定作業時に静電気や過電圧が加わらないようご注意ください。
- 4) 製品を素手で持ち運ぶことは避けてください。

## 4. 取り付けに関する注意事項

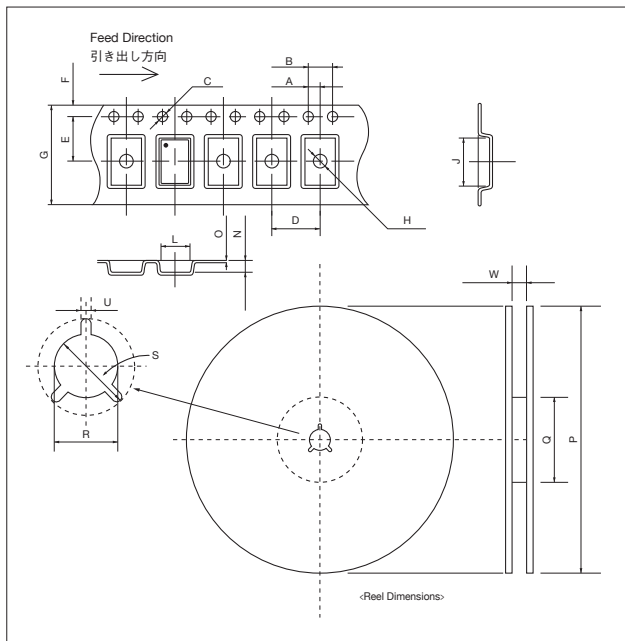
- 1) 基板の反り・たわみに対して圧力が加わらないように部品を配置してください。製品を回路基板と外装部品の接合部付近に配置すると、規定以上の衝撃や荷重がかかる場合がありますのでご注意ください。
- 2) 製品を回路基板に実装する際、環境試験で印加されている以上の過剰な圧力が加わらないようご注意ください。
- 3) 全ての端子をはんだ付けしない場合、端子強度が劣化する恐れがありますので、基板に実装する際は、全ての端子をはんだ付けしてください。



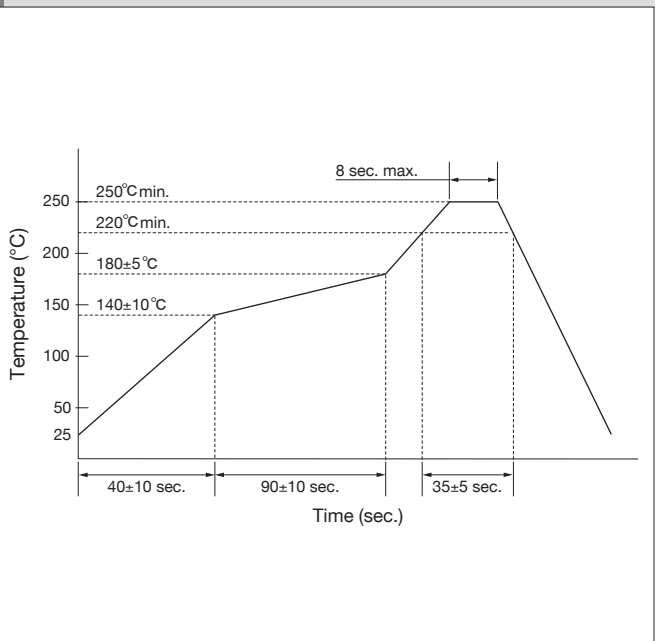
Tape & Reel Specifications / エンボステーピング、リール仕様

(Unit: mm)

		SAW Multiplexers	SAW Duplexers	SAW Filters				
		SQ25	SD18	SF11	SF14	SF15	SF16	SF18
T A P E	A	2.0±0.05	2.0±0.05	2.0±0.1	2.0±0.05	2.0±0.05	2.0±0.05	2.0±0.05
	B	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
	C	φ 1.5±0.1	φ 1.5 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>	φ 1.5±0.1	φ 1.5±0.1	1.5±0.1	1.5±0.1	φ 1.5 <sup>+0.1</sup> <sub>-0</sub>
	D	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1	4.0±0.1
	E	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05
	F	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1
	G	8.0±0.1	8.0±0.1	8.0±0.1	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.2	8.0±0.1
	H	φ 1.1±0.1	φ 0.8±0.05	φ 1.5±0.1	φ 0.5±0.1	0.5±0.1	1.1±0.1	φ 0.8±0.05
	J	2.9±0.1	2.05±0.1	1.3±0.1	1.6±0.05	1.80±0.1	1.90±0.1	2.05±0.1
	L	2.4±0.1	1.7±0.1	1.1±0.1	1.3±0.05	1.4±0.1	1.85±0.1	1.7±0.1
	N	0.8±0.1	0.85 <sup>+0</sup> <sub>-0.5</sub>	0.7±0.1	0.7±0.05	0.7±0.1	0.95±0.2	0.85 <sup>+0</sup> <sub>-0.5</sub>
O	0.25±0.05	0.2±0.05	0.2±0.05	0.2±0.05	0.2±0.05	0.25±0.05	0.2±0.05	
R E E L	P	φ 178±2	φ 178±2	φ 178±2	φ 178±2	φ 178±2	φ 178±2	φ 178±2
	Q	φ 60±2	φ 60±2	φ 60±2	φ 60±2	φ 60±2	φ 60±2	φ 60±2
	R	φ 13±0.2	φ 13±0.2	φ 13±0.2	φ 13±0.2	φ 13±0.2	φ 13±0.2	φ 13±0.2
	S	φ 21±0.8	φ 21±0.8	φ 21±0.8	φ 21±0.8	φ 21±0.8	φ 21±0.8	φ 21±0.8
	U	2±0.5	2±0.5	2±0.5	2±0.5	2±0.5	2±0.5	2±0.5
	W	9.5±1	9.5±1	9.5±1	9.5±1	9.5±1	9.5±1	9.5±1
Qty.		3000	3000	3000/6000	3000	3000	3000	3000



Recommended Reflow Profile/ 推奨リフロー条件



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>Kyocera\(京瓷\)](#)